

Technoprobe S.p.A.  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy  
[www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com)

## COMUNICATO STAMPA

### Publicazione del verbale dell'Assemblea degli Azionisti

Cernusco Lombardone (LC), 27 maggio 2022 – Technoprobe S.p.A., società *leader* nella progettazione e produzione di Probe Card (la “**Società**” o “**Technoprobe**”) rende noto che il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2022 è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.technoprobe.com/it/investitori/governance/assemblee-degli-azionisti>.

\*\*\*

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Technoprobe <https://www.technoprobe.com/it/>, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

#### Contatti

**Technoprobe S.p.A.**  
Investor Relator  
Andrea Tornaghi  
Email: [ir@technoprobe.com](mailto:ir@technoprobe.com)  
Tel: +39 039 999251

**Technoprobe S.p.A.**  
Communication & Marketing Manager  
Paolo Cavallotti  
Email: [paolo.cavallotti@technoprobe.com](mailto:paolo.cavallotti@technoprobe.com)

**Ufficio stampa Technoprobe S.p.A. – Comin & Partners Ufficio stampa**  
Giorgia Bazurli  
Email: [giorgia.bazurli@cominandpartners.com](mailto:giorgia.bazurli@cominandpartners.com)  
Mob. +39 349 284 0676

**Technoprobe S.p.A. – Comin & Partners**  
Tommaso Accomanno  
Email: [tommaso.accomanno@cominandpartners.com](mailto:tommaso.accomanno@cominandpartners.com)  
Mob. +39 340 770 1750

#### Sul Gruppo Technoprobe

Technoprobe è stata costituita nel 1996 da un'idea imprenditoriale del suo fondatore Giuseppe Crippa ed è a capo di un Gruppo che progetta e realizza interfacce elettro-meccaniche denominate *Probe Card* utilizzate per il test dei semiconduttori di tipo *non-memory* o SOC (*system on chip*). Sulla base dei dati attualmente disponibili, il Gruppo risulta essere il secondo produttore di *Probe Card* a livello mondiale in termini di volumi e fatturato ed è l'unico produttore sul territorio italiano.

Technoprobe è attiva nella progettazione e produzione delle *Probe Card*. Le *Probe Cards* sono dispositivi ad alta tecnologia (fatti su misura in base allo specifico *chip*) che consentono di testare il funzionamento dei *chip* durante il loro processo di costruzione, ossia quando si trovano ancora sul *wafer* di silicio. Si tratta, quindi, di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l'affidabilità dei dispositivi che rivestono un ruolo determinante, tra l'altro, nell'industria dei computer, degli *smartphone*, del 5G, dell'*Internet of Things*, della domotica e dell'*automotive*. Le *Probe Card* sono dei “*consumables*” in quanto il loro ciclo di vita è legato ad uno specifico *chip* e nessuna parte della *Probe Card* può essere riutilizzata.

In Italia il Gruppo ha la sua sede legale a Cernusco Lombardone (LC), comune alle porte di Milano, dove è presente anche un centro produttivo che occupa una superficie coperta di circa 18,000 mq. Inoltre, il Gruppo ha altri due stabilimenti produttivi in Italia: il primo di circa 3.000 mq ad Agrate (MB), e il secondo di circa 5.000 mq ad Osnago (LC), che entrerà in funzione nel primo trimestre 2022. Infine, il Gruppo dispone di altre 11 sedi a livello mondiale, distribuite tra Europa, Asia (Taiwan, Corea del Sud, Cina e Singapore) e Stati Uniti. I principali produttori al mondo di semiconduttori sono clienti del Gruppo. Il Gruppo impiega attualmente circa 2.200 dipendenti a livello consolidato (dei quali 1.300 in Italia) e ha generato ricavi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 pari ad Euro 391,7 milioni. Il Gruppo dispone di oltre 500 brevetti.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito [www.technoprobe.com](http://www.technoprobe.com)

---

**Technoprobe S.p.A.** - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale € 6.010.000 - R.E.A. 283619

All rights reserved. The COPYRIGHT of this document is property of TECHNOPROBE S.p.A. No part of this document may be copied, reprinted or reproduced in any material form, whether wholly or in part, without a written consent. The contents or methods or techniques contained herein are CONFIDENTIAL, therefore must not be disclosed to any other person or company or entity.